

Микросхема К176ИЕ12

ЭТИКЕТКА

Полупроводниковые интегральные микросхемы К176ИЕ12 предназначены для использования в качестве двоичного счетчика на 60 и 15-ти разрядного делителя частоты.

Схема расположения выводов

Зона ключей

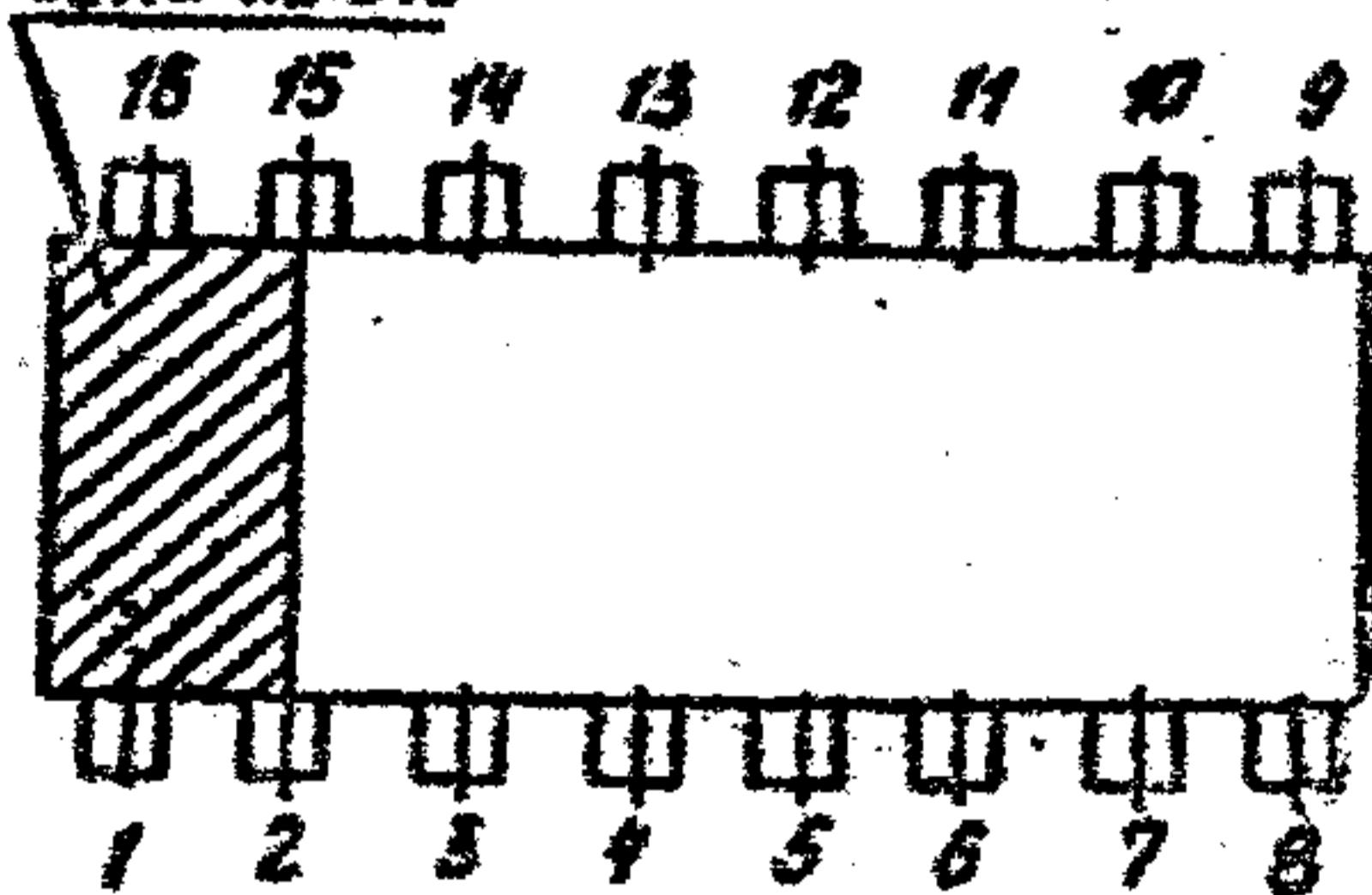
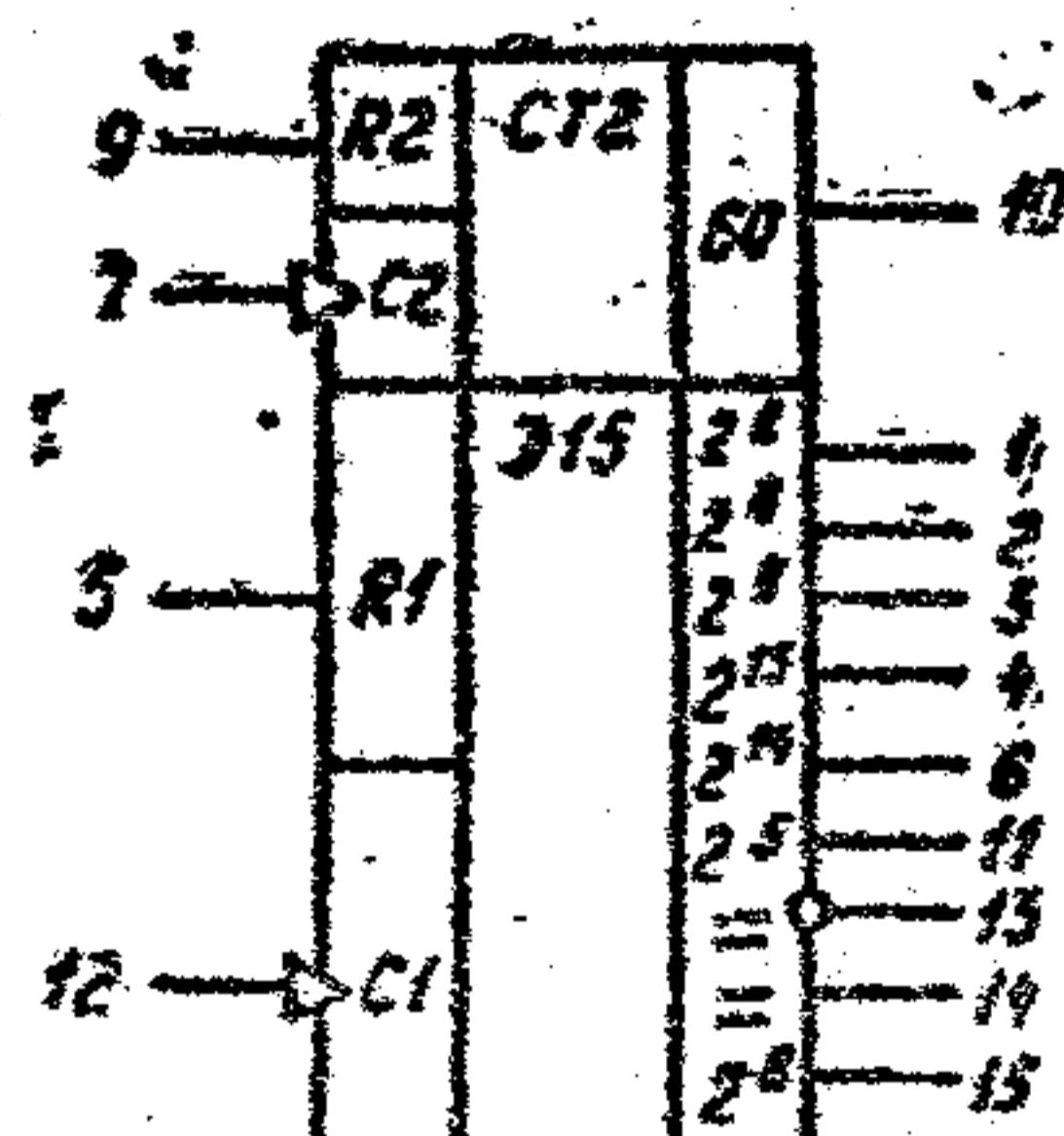


Схема электрическая функциональная



Безнаcнacия выводов показаны условно

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение	Обозначение вывода	Назначение
1	Выход мультиплексора (2^8) Т2	9	Вход установки в «нуль» счетчика R2
2	Выход мультиплексора (2^8) Т4	10	Выход счетчика
3	Выход мультиплексора (2^8) Т1	11	Выход делителя (2^{15})
4	Выход делителя (2^{15})	12	Выход делителя С1
5	Вход установки в «нуль» делителя R1	13	Выход делителя (=) низвергий
6	Выход делителя (2^{14})	14	Выход делителя (=)
7	Вход счетчика С2	15	Выход мультиплексора (2^8) Т3
8	Общий	16	Питание U _{ил}

(при температуре окружающей среды $+25 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

Выходное напряжение логического нуля, В, не более	0,3
Выходное напряжение логической единицы, В, не менее	0,9
Ток потребления, мА, не более	25
Максимальная частота тактовых сигналов, МГц, не менее	1,2
Напряжение питания, В	$9 \pm 5\%$

Допустимые режимы эксплуатации 85°C

(в диапазоне температур от минус 45 до $+70^{\circ}\text{C}$)

Напряжение питания, В, в пределах	3 ± 15
Напряжение на входе, В, в пределах	минус 0,2 + 0,5
Потребляемая мощность (на корпус), мВт, не более	50
Выходной ток в состоянии логического нуля (текущий, мА, не более)	
— для выводов 1, 2, 3, 15	2,0
— для остальных	0,5
Выходной ток в состоянии логической единицы (текущий), мА, не более	
— для выводов 1, 2, 3, 15	2,0
— для остальных	0,5

Указания по эксплуатации

Рекомендуется применять паяльник с напряжением питания не более 12 В. Допускается применять паяльник с напряжением постоянного или переменного тока не более 36 В. При пайке микросхем:

- температура жала паяльника — не более 250°C
- время касания каждого вывода — не более 3 с;
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) — не менее 0,75 мм;
- интервал между пайками соседних выводов — не менее 3-10 с.

Жало паяльника и «минус» источник постоянного тока, а также «общая» шина и шина «питания» платы должны быть заземлены.

При обращении с микросхемами (в процессе измерений, распайки и т. п.) все металлическое оборудование, а также инструменты должны быть заземлены.

В эксплуатации, хранении, транспортировке необходимо обеспечить защиту микросхем от воздействия на них электростатического заряда и напряжений, превышающих предельные значения. Допустимое значение электростатического потенциала — не более 30 В, опасное значение потенциала — более 100 В.

При обращении с микросхемами должны быть приняты меры, не допускающие воздействия электростатического электричества со стороны персонала (одежда персонала и т. п.). Необходимо принять меры по исключению сопрекосновения микросхем с материалами, на которых возможно накопление электростатического заряда. Запрещается упаковывать микросхемы в тару из таких материалов без принятия мер, обеспечивающих защиту микросхем от воздействия электростатического заряда.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание» и «корпус» и к выводам микросхем) не используемых согласно электрической схеме микросхемы.

При хранении и транспортировке выводы микросхем должны быть закорочены между собой.

При ремонте аппаратуры за одну микросхему необходимо производить только при выключенных источниках питания.

Несиспользуемые в схемных единицах входы микросхем должны быть соединены с выходом питания.

Входное напряжение не должно превышать напряжения источника питания.

При эксплуатации микросхем, когда включение плавкой вставки неизбежно приводит к разрывам, неточный путь не рекомендуется соблюдать. В этом случае изолят выходит из контактов в результате высокой температуры.

a) при включении:

- подается напряжение питания;
- подается звуковой генератор;

b) при выключении:

- снижается звуковое напряжение;
- снижается напряжение питания.

При распайке необходимо соблюдать следующую последовательность: вначале распайка вывода микросхемы «общий», затем «земли», затем остальные выводы.

До распайки микросхем на платы необходимо этим «стягнуть» и «скрутить» изолят соединить электрически между собой.

Технические условия БКО.348.047 ТУ 17

Цена 1 р 50 к.



ОТК 1-17